群聯電子新聞稿
發佈日期: 2026 年 11 月 06 日

群聯電子 2026 年第三季合併財報公告暨 10 月營收公告

本公司除揭露金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)[註1]財務資訊外，另補充非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)[註1-2]財務資訊(請參閱附表【補充資訊】)，其僅為補充而非替代資訊，且最終實際盈餘分配依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)的財務數據為準，提醒財務報告閱讀人特別注意。

2026 年第三季: 金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)財務資訊

-本季合併營業收入淨額為新台幣 860.76 億元，較前季增加 26.8%，較去年同期增加 374.6%。
-本季合併毛利率為 59.7%，較前季減少 5.6 個百分點，較去年同期增加 27.3 個百分點。
-本季合併營業利益為新台幣 328.98 億元，較前季增加 24.8%，較去年同期增加 2,210%。
-本季合併本期淨利為新台幣 305.48 億元，每股盈餘為新台幣 138 元。

合併營業收入

本公司 2026 年第三季之合併營業收入淨額為新台幣 860.76 億元，較前季增加 26.8%，較去年同期增加 374.6%。

合併營業毛利及毛利率

本季合併營業毛利為新台幣 513.87 億元，較前季增加 15.9%，較去年同期增加 774.3%。本季合併毛利率為 59.7%，較前季減少 5.6 個百分點，較去年同期增加 27.3 個百分點。

合併營業費用

本季營業費用為新台幣 184.89 億元(佔營業收入 21.5%)，前一季營業費用為新台幣 179.64 億元(佔營業收入 26.5%)，去年同期營業費用為新台幣 44.53 億元(佔營業收入 24.6%)。

本季營業費用主要項目包括：

- 研究發展費用新台幣 152.88 億元(佔營業收入 17.8%)，高於前一季之新台幣 150.99 億元(佔營業收入 22.2%)，高於去年同期之新台幣 37.07 億元(佔營業收入 20.4%)。

- 推銷費用新台幣 15.04 億元(佔營業收入 1.7%)，高於前一季之新台幣 12.89 億元(佔營業收入 1.9%)，高於去年同期之新台幣 3.74 億元(佔營業收入 2.1%)。

- 管理費用新台幣 15.54 億元(佔營業收入 1.8%)，低於前一季之新台幣 15.81 億元(佔營業收入 2.3%)，高於去年同期之新台幣 3.10 億元(佔營業收入 1.7%)。

群聯第三季營業費用較前期及去年同期增加，主要來自於公司持續積極投入長期技術與產品布局，包括先進製程研發、光罩費用、AI 儲存與邊緣 AI 平台開發，以及關鍵人才延攬與員工獎酬提升，是本公司對未來成長動能的積極投資。群聯積極持續的投資研發與人才布局，將有助於提升高價值產品比重、強化群聯競爭優勢，並支撐未來中長期營收與獲利成長。群聯已在本波 AI 浪潮中成功掌握市場商機，未來也將持續擴大 AI-Ecosystem 方案的市佔率。

合併營業利益與營業利益率

本季營業利益為新台幣 328.98 億元，較前季增加 24.8%，較去年同期增加 2,210%。本季營業利益率為 38.2%，略低於前一季之 38.8%；高於去年同期之 7.9%。

合併營業外收支與所得稅

本季營業外淨利益為新台幣 30.78 億元，佔營業收入 3.6%。主要係綜合認列採用權益法認列之關聯企業損益之份額、外幣兌換損益及認列透過損益按公允價值衡量之金融資產損益之結果。本季所得稅費用為新台幣 54.28 億元。

合併本期淨利、淨利率及每股盈餘

本季本期淨利為新台幣 305.48 億元，較前季增加 16.5%，較去年同期增加 1,272%。本季淨利率為 35.5%，低於前一季之 38.6%；高於去年同期之 12.3%; 每股盈餘為新台幣 138 元，高於前一季之 118.57 元；亦高於去年同期之 10.75 元。

合併現金及透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動

本季現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 277.07 億元，佔總資產的 11.7%，前季現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 337.99 億元，去年同期現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 137.03 億元。按公允價值衡量之流動金融資產包含基金、國內上市櫃股票及衍生性商品等相關金融商品投資。

合併應收帳款

本季應收帳款淨額合計為新台幣 607.72 億元，平均應收帳款週轉天數 52 日(以本季平均應收帳款淨額及當期銷貨收入年化為計算基礎)，高於前季之 44 日；低於去年同期之 54 日。

合併存貨

本季存貨淨額合計為新台幣 1,117.74 億元，本公司存貨以應用於 Non-Retail 市場為大宗，本公司將持續密切觀察市場需求與公司策略進行存貨調節。本季平均存貨週轉天數 274 日(以本季平均存貨淨額及當期銷貨成本年化為計算基礎)，低於前季之 297 日；高於去年同期之 224 日。

註 1. TIFRS 為 Taiwan-International Financial Reporting Standards 縮寫。

註 2. 非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)為金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)之補充而非替代資訊，調節項目為股份基礎給付獎酬及所得稅影響數等，細節請參閱附表補充資訊。

2026 年 10 月份營收

10 月份合併營收為新台幣 315.30 億元，月成長率達 3%(MoM)，年成長率達 346%(YoY)，其中 10 月份 PCIe SSD 控制晶片總出貨量月成長率達 35%(MoM)；年度累計至 10 月分營收為新台幣 2264.62 億元，年增率達 298% (YoY)，雙雙刷新歷史同期新高。

群聯電子新聞稿
發佈日期: 2026 年 11 月 06 日

市場近況摘要

NAND 控制晶片暨 AI 運算儲存解決方案領導廠商群聯電子（Phison Electronics Corp.）於今日（11/6）公布 2026 年第三季營運成果，受惠於 AI 基礎建設及企業級儲存需求持續成長，第三季合併營收達新台幣 860.76 億元，營業毛利達新台幣 513.87 億元，每股稅後盈餘(EPS)達新台幣 138 元，三項財務指標均刷新歷史同期新高，展現群聯推動 Phison 3.0 策略轉型的具體成果。

第三季群聯 AI Ecosystem Modules，包括企業級 SSD（eSSD）、aiDAPTIV Solution、AI PC、AI Networking、AI Server 及 Boot Drive 開機碟等相關業務，營收貢獻度已超過整體營收 50%。同時，Tier-1 CSP、Rack 系統客戶及 OEM/ODM Server 客戶持續大量導入群聯產品與解決方案，取得多項 Design-in 合作機會，顯示群聯已從 NAND 控制晶片及儲存產品供應商，逐步轉型為整合 AI 儲存、AI 運算、以及 AI 應用服務的 AI 生態系統供應商。此外，群聯今年累計已取得 6 項 NAND 原廠 Controller IC 設計服務合作案，持續擴大全球控制晶片市場的合作版圖與市佔率。

群聯電子創辦人暨執行長潘健成表示：「群聯 Phison 3.0 的轉型持續深化中。我們不僅持續擴大 eSSD、aiDAPTIV 等 AI 硬體布局，也透過 AI Data Platform 深化地端 AI 方案服務，並開始積極建構 AI Software 團隊，希望建立可複製、可規模化擴張的 AI 軟體業務模式（A Repeatable and Scalable Software Business），將成功的 AI 導入經驗持續複製至不同產業。目前群聯 AI 相關解決方案的 Design-in 導入已涵蓋超過 17 家金融機構、85 家中小企業、10 家醫院、18 所大專院校及 9 個政府單位，顯示百工百業對地端 AI（On-premises AI）的需求相當強勁。隨著雲端 AI Token 費用逐漸成為企業沉重的成本負擔，部分企業甚至開始控管員工的 Token 使用額度，再再顯示地端 AI 在成本效益、資料安全及自主掌控上的優勢將更加受到重視。群聯將持續透過 AI Data Platform、aiDAPTIV 及 AI Software 的整合能力，協助企業降低地端 AI 導入門檻與使用成本，加速地端 AI 普及。」

潘健成進一步表示：「群聯的營運目標，是透過 Phison 3.0 所帶來的新成長動能，包括 eSSD、aiDAPTIV、AI Software、AI Data Platform，以及高附加價值的客製化產品與服務，持續優化產品組合與營收結構，追求營收、營業毛利及 EPS 持續成長，進而提升長期股東回報，而非追求短期利益。我們相信，企業的長期價值來自持續創造技術優勢、提升獲利品質，以及建立可持續發展的商業模式。群聯將持續投入關鍵技術研發，深化全球客戶與 AI 生態系夥伴合作，透過 Phison 3.0 轉型，為公司與股東創造長期且可持續的價值。」

群聯電子新聞稿
發佈日期: 2026 年 11 月 06 日

PHISON

【補充資訊】
非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)
財務資訊調節表

新台幣/百萬元		2026 年第三季	2026 年第二季	2025 年第三季	Q/Q (%)	Y/Y (%)
TIFRS	營業利益	**32,898**	26,370	1,424	24.8%	2,210.3%
	營利率(%)	**38.22%**	38.84%	7.85%		
調節項目	股份基礎給付酬勞成本	**242**	117	39		
Non-TIFRS	營業利益	**33,140**	26,487	1,463	25.1%	2,165.2%
	營利率(%)	**38.50%**	39.02%	8.07%		

TIFRS	稅後淨利	**30,548**	26,219	2,227	16.5%	1,271.7%
	淨利率(%)	**35.49%**	38.62%	12.28%		
	基本每股盈餘 (NT$)	**138.00**	118.57	10.75		
調節項目	股份基礎給付酬勞成本	**242**	117	39		
	金融負債評價損益- ECB B 券轉換權	**(484)**	13	0		
	所得稅影響數	**(110)**	(16)	(6)		
Non-TIFRS	稅後淨利	**30,196**	26,333	2,260	14.7%	1,236.1%
	淨利率(%)	**35.08%**	38.79%	12.46%		
	基本每股盈餘 (NT$)	**136.42**	119.10	10.92		

註 1: 請注意:本表所提供，非以金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)製作之補充財務資訊(簡稱「補充資訊」，為金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)製作之財務報告之補充而非替代資訊，補充資訊之調節項目為股份基礎給付酬勞成本及所得稅影響數等。最終實際盈餘分配將依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)製作之財務報告為準。

註 2: 若有數值不等，係因計算取位四捨五入造成。

群聯電子新聞稿
發佈日期: 2026 年 11 月 06 日

[群聯公告暨新聞稿訂閱]

如欲獲取群聯新聞稿或其它公告，請訂閱： 群聯投資人關係訊息訂閱

[關於群聯的關鍵數字]

- 超過 25 年的 NAND 控制晶片暨 NAND 儲存方案整合經驗
- 全球超過 5000 位員工，且 70%以上為工程師
- 全球近 2000 個 NAND 儲存相關專利
- 透過 5+5 長期發展大戰略，驅動長期超越千億級營收
- SSD 控制晶片全球市佔率超過 20%
- 車用控制晶片全球市佔率超過 40%
- 群聯與日本 KIOXIA、美光 Micron、SanDisk、三星、SK Hynix、YMTC 等 NAND 原廠，均為長期合作夥伴。
- 超過 80%營收貢獻度來自於『高附加價值』的 NAND 儲存應用市場，包含伺服器、車載系統、嵌入式系統、工控應用、電競主機、生成式 AI 等，讓群聯能在 NAND 產業的波動變化下，依舊能維持相對穩定的營收與獲利。
- 群聯對整體 NAND 產業生態鏈的掌握（包含從上游的 NAND 原廠的雙向合作關係、至下游的 NAND 儲存應用客戶等），是群聯所能帶給全球客戶與夥伴的不可取代價值，也是群聯能在 NAND 產業屹立不搖的關鍵優勢。

[關於群聯電子]

群聯電子（Phison Electronics Corp.）長期深耕於 NAND 快閃記憶體控制晶片領域，為全球領先的 NAND 控制晶片與儲存解決方案供應商。隨著產業演進，群聯已由傳統控制晶片設計公司，成功轉型為結合 AI 運算與儲存技術的整合型平台服務商，專注於高附加價值與客製化市場。群聯憑藉深厚的韌體演算法、控制晶片設計與系統整合能力，提供從 IP 授權、晶片設計、系統架構、到整機解決方案的一站式服務，並廣泛應用於資料中心、AI 運算、企業級儲存、工業電腦與嵌入式系統等領域。透過與全球 NAND 原廠及策略夥伴的緊密合作，群聯致力於協助客戶加速產品導入（Design-in），打造具備高效能、高可靠度與差異化競爭優勢的儲存與 AI 應用解決方案。

歡迎拜訪 群聯網站 或 群聯 Q&A 以更了解群聯電子。

群聯電子發言人
于紹庭 Antonio Yu
TEL: 037-586-896 #10019
Mobile: 0979-105-026
Email: antonioyu@phison.com

群聯電子代理發言人
呂國鼎 Kuo-Ting Lu
TEL: 037-586-896 #26022
Mobile: 0979-075-330
Email: kuoting_lu@phison.com

[預測性陳述聲明]

本新聞稿所提供之資訊(除歷史資訊之外)屬於預測性陳述。在此敬告讀者，預測性陳述乃基於群聯之合理認知以及就現狀所作的預估，且將受到各種風險以及不確定因素影響，因此可能造成實際結果和預測性陳述之內容顯著不同。這些風險以及不確定性因素包括但不限於，供給與需求變化、產銷能力、開發成功、及時導入市場、市場競爭、產業循環、客戶財務狀況、匯率浮動、法律訴訟、法令變更、全球經濟變化、自然災害、其他可能會影響群聯業務與營運的不確定因素。鑑於此，讀者請勿倚賴預測性陳述。除法律另有規定外，無論是基於新資訊、未來事件或是其他因素，群聯皆無義務更新預測性陳述。